

PCN# 20130909000B
TI-Malaysia サイトにおける TSSOP パッケージ一部製品認定

お客様各位

Revision B は、本 PCN 通知 original に含まれていた製品群追加の連絡になります。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20130909000B	PCN 日付:	06/16/2014																
表題:	TI-Malaysia サイトにおける TSSOP パッケージ一部製品認定																		
PCN 詳細																			
変更内容:																			
Revision B は、本 PCN 通知 original に含まれていた製品群追加の連絡になります。これら追加製品群は、ボールドハイライトで下記に記載されています。これら追加製品の出荷予定時期は、追加された製品に限り、本通知より 90 日以降を予定しています。 TSSOP パッケージファミリー一部製品について、追加組立/検査サイトとして TI-Malaysia サイトを認定します。部材の相違は下記の通りです。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>TI Melaka</th> <th>Unisem</th> <th>TI Malaysia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>8095181</td> <td>47160037</td> <td>4206193</td> </tr> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>8075531</td> <td>47000003</td> <td>4042500</td> </tr> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>Matte Sn</td> <td>Matte Sn</td> <td>NiPdAu</td> </tr> </tbody> </table> 本 PCN の期限終了時点で、TI は、鉛フリーソリューションを一つの標準型名 (standard part number) に統一します。例えば、LM25574MTX/NOPB 製品名で Matte-Sn もしくは NiPdAu/Ag 表面端子処理どちらでも出荷することが可能になります。 例: ■ お客様ご注文 LM25574MTX/NOPB 7500 個 (SPQ(Standard Pack Quantity per Reel) 2500 個) ■ TI は、下記のいずれかの方法で、そのご注文に対応いたします。 I. 3 Reels of NiPdAu finish. II. 3 Reels of Matte Sn finish III. 2 Reels of Matte Sn and 1 reel of NiPdAu finish. IV. 2 Reels of NiPdAu and 1 reel of Matte Sn finish.					TI Melaka	Unisem	TI Malaysia	Mold Compound	8095181	47160037	4206193	Mount Compound	8075531	47000003	4042500	Lead Finish	Matte Sn	Matte Sn	NiPdAu
	TI Melaka	Unisem	TI Malaysia																
Mold Compound	8095181	47160037	4206193																
Mount Compound	8075531	47000003	4042500																
Lead Finish	Matte Sn	Matte Sn	NiPdAu																
変更理由:																			
Business 継続																			
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																			
なし																			

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等